

## 半自动减薄贴膜机

### ■ 概要

本设备采用丝杆导轨机构、触摸屏及PLC模块化软件控制，实现了自动拉膜、贴膜、切膜等工艺过程，适用于对晶圆进行其减膜前的正面贴膜。

### ■ 优势

- 采用Kinco触摸屏，进行对设备的参数设置。
- 配备软制防静电滚轮，贴膜压力可线性调节。
- 采用特氟龙处理的真空吸附工作盘，可有效的保护晶圆。



### ■ 规格

晶圆尺寸	Ø150mm, Ø200mm
晶圆厚度	500 μm-1000 μm
标准膜宽度	6吋为180mm、8吋为230mm
贴膜方式	半自动滚轮式
批生产能力	8吋 50片/H; 6吋 60片/H (熟练使用情况下)
设备电源	AC-220v ± 15% 50Hz 5A 1.2KW
压缩空气	0.5-0.6 MPa、100L / Min、Ø8气管
环境温度	20℃-30℃
设备尺寸	620mm (宽) × 1080mm (深) × 550mm (高)
设备重量	160KG